

## 深圳市欣天科技股份有限公司关于全资子公司 与西安交通大学签署《技术开发合作合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

近日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“子公司”）与西安交通大学就共同参与研究开发低损微耗电子器件新材料开发项目签署了《技术开发合作合同》，该产学研项目主要是为射频器件所使用的金属材料提供替代解决方案。现将主要内容公告如下：

### 二、合同主要内容

项目名称：低损耗射频器件新材料开发

甲方：苏州欣天新精密机械有限公司

乙方：西安交通大学

技术内容：通过研究影响高分子材料介电常数和介电损耗因子的因素，设计并制备得到具有低介电损耗的基体材料；通过向低损耗的高分子基体材料中加入低介电损耗的填充物，制备得到介电常数可调的低损耗复合材料；通过调控材料的几何结构，制备得到机械性能良好且介电损耗很低的结构和器件。

合同费用及合同周期：合作双方约定，甲方支付给乙方的研发经费金额为30万元。研究开发期限为2017年3月至2018年3月。

双方义务：合作各方确定，各自为本合同项目的研究开发工作提供以下技术资料 and 条件：

甲方：提供产品应用的技术要求；提供实验场所、实验设备、加工设备和检

测仪器，提供经验丰富的研发人员；为本项目提供必要的研究经费。

乙方：提供本项目国内外研究现状分析报告，并进行可行性分析，提出研究方案；提供实验场所、测试仪器、原材料和具有相关专业背景的研发人员。

保密义务：合作各方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：在技术开发期间获得和知晓的对方的技术秘密以及属于第三方但对方负有保密义务的信息。

2. 涉密人员范围：项目开发参与人员。

3. 保密期限：一方向另一方透露技术秘密后的 5 年。

4. 泄密责任：违约方应承担因此而给对方造成的经济损失。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：在技术开发期间获得和知晓的对方的技术秘密以及属于第三方但对方负有保密义务的信息。

2. 涉密人员范围：项目开发参与人员。

3. 保密期限：一方向另一方透露技术秘密后的 5 年。

4. 泄密责任：违约方应承担因此而给对方造成的经济损失。

知识产权归属：合作各方确定，因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属，按第 1 种方式处理：

1. 甲方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：本合同期内取得的专利权归甲方独有，乙方不得将专利权及相关技术以任何方式转让、部分转让、授权或部分授权与第三方。

2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

(1) 技术秘密的使用权：无；

(2) 技术秘密的转让权：无；

(3) 相关利益的分配办法：无。

合作各方确定，任何一方有权利用本合同项目研究开发所完成的技术成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技

术成果，归完成方所有。

具体相关利益的分配办法如下：甲方按照乙方所提供的研究开发成果，进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由乙方享有。但在甲方优先享有知情权，在同等条件下享有使用权、独占使用权和转让权。

合同生效：本合同经合作各方签字盖章后生效。

### 三、对公司的影响

本合同签署后，公司及子公司将依托西安交通大学的科研资源进行新技术储备和人才培养，缩短产品设计开发周期，提高产品竞争力。

### 四、风险提示

本合同的履行对公司目前经营业绩产生的贡献，尚存在着一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

《技术开发合作合同》

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

2017年3月21日